

电动

E-mobility Forum

交通论坛

2021/9/10

pcim
ASIA

11 展厅 A30
Hall

10:30-10:50 英飞凌科技（中国）有限公司 Infineon Technologies China Co., Ltd.
仲小龙, 英飞凌大中华区汽车电子事业部高级总监, 动力与新能源系统业务单元负责人
Gary Zhong Senior Director and Head of Vehicle Motion Segment, Infineon GC
英飞凌车规级碳化硅助力汽车电动化发展 Infineon automotive CoolSiC™ enables vehicle electrification

10:50-11:10 上海沐泽信息技术有限公司 Zhejiang Muze Electronic Technology Co Ltd
方亮, 产品经理
霍尼韦尔无硅油导热相变材料在IGBT模块散热中的应用

11:10-11:30 三菱电机机电（上海）有限公司 Mitsubishi Electric & Electronics (Shanghai) Co., Ltd.
赵利忠, 现场应用工程师 Zhao Lizhong, FAE
三菱用于EV/HEV主驱系统的紧凑型IGBT解决方案 A compact IGBT solution for EV/HEV drivetrain

午休时间 / Lunch Break

13:50-14:10 罗姆半导体（上海）有限公司 ROHM Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
谢健佳, 经理
浅谈电动汽车市场的SiC器件应用

14:10-14:30 苏州赛琅泰克高技术陶瓷有限公司 CeramTec Suzhou Ltd.,
Jean Huang, General Manager CeramTec China
CeramTec cooling solution for E-Mobility SiC-power-module

14:30-14:50 SABIC 沙特基础工业公司
谕文雄, 高级市场开发经理 Fumio Yu, Sr. Business Dev. Manager
适用于DC-Link直流母线电源电容器的ELCRES HTV150耐高温电容薄膜
SABIC ELCRES™ HTV150 High Heat Dielectric Film for DC Link Power Capacitors

14:50-15:10 赛米控电子（珠海）有限公司 SEMIKRON Electronics (Zhuhai) Co., Ltd.
邱建文, 赛米控中国区研发应用经理
应用于电气化车辆新型48/96V驱动单元平台 Novel 48V96V power unit platform for electrified vehicles

15:10-15:30 日立ABB电网/半导体 Hitachi ABB Power Grids Switzerland Ltd
Allen-Hao Wang, Technical Specialist
用于电动交通的、具有功率扩展性的碳化硅功率模块
RoadPak - a scalable SiC power module platform for e-mobility

15:30-15:50 SOITEC
张万鹏, Soitec中国区战略发展总监 Wanpeng Zhang, Head of China, Strategic Development, Soitec
Power-SOI: 更智能、安全、高性能且快速上市的解决方案, 赋能高度集成的汽车及工业IC
Power SOI-Smarter, Safer, Higher Performance and Faster Time-to-Market Solution for Higher Integrated Automotive and Industrial IC

15:50-16:10 楼世电子（上海）有限公司 Knowles Precision Devices
Jonathan So, Sr. Applications Engineer
如何为高压电动汽车挑选安全可靠的元器件?